# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

11-005949

(43)Date of publication of application: 12.01.1999

(51)Int.CL

C09D183/07 C09D183/05 H01B 3/46 H01B 17/50

.....

(21)Application number: 09-177567

(71)Applicant: RAILWAY TECHNICAL RES INST

(22)Date of filing:

18 06 1997

SHIN ETSU CHEM CO LTD

(72)Inventor: MOCHINAGA YOSHIFUMI AGUI KOJI

ENDO SABURO FUJIKI HIRONAO TANAKA SANFYLIKI

# (54) SILICONE COMPOSITION FOR COATING CERAMIC INSULATOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a silicon compsn. that is excellent in preventing leakage current and has a high durability and a good workability by compounding an organopolysiloxane and an organohydrogenpolysiloxane, both having specified structures and properties, with an inorg. compd. powder having a specified average particle size and a platinum—group metal catalyst.

SOLUTION: 100 pts.wt. compd. (A) of formula: R1LR2MR3NSIO(4-L-M-N)/2 (wherein R1 is a monovalent hydrocarbon group; R2 is an alkenyl; R3 is hydroxyl, etc.) c1CL(3; c4Ms0.04; c4Ns0.1; etc.), contg. at least two Si-bonded alkenyl groups and at least one Si-bonded hydroxyl group, etc., and having a viscosity of 100-10,000,000 cSt, a compd. (B) of the formula: R4aHbSiO(4-a-b)/2 (wherein R4 is a monovalent hydrocarbon group; 0.85a(2.2; and 0.0025b51.0) contg. at least three Si-bonded hydrogen atoms in a molar ratio to the alkenyl group of ingredient A of 0.5-6, 0.01-500 pts.wt. inorg. compd. (e.g. NiO2) having a particle size of 20  $\mu$ m or lower, and a catalyst in an amt. of 0.5-500 ppm based on ingredients (4-HB) are compounded.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]

3457149

[Number of appeal against examiner's decision of

01.08.2003

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

01.08.2006

(51) Int.CL.8

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出顧公開番号 特開平11-5949

(43)公開日 平成11年(1999)1月12日

東京都國分寺市光町二丁目8番地38 財団 法人飲道総合技術研究所內 (74)代理人 弁理士 岩県谷 原志

最終頁に続く

,	MADA AMERICA	1. 1							
C 0 9 D 183/0		C 0 9 D 183/07							
183/0		183/05							
H01B 3/46			3/46	•					
17/50	)	17/50							
		審查請求	未請求	前求項の数3	FD	(全	9 頁		
(21)出顯番号	特願平9177567	(71)出顧人	000173784						
(22)出顧日	平成9年(1997)6月18日		財団法人鉄道総合技術研究所 東京都国分寺市光町2丁目8番地38						
		(71)出願人	出願人 000002060						
	:		信起化学工業株式会社						
			東京都千代田区大手町二丁目6番1号						
		(72)発明者	持永 芳文						
			東京都国分寺市光町二丁目8番地38 財 法人鉄道総合技術研究所内				財団		

FΙ

(72)発明者 安喹 浩司

(54) 【発明の名称】 セラミックがいし釜膜用シリコーン組成物

證別紀号

#### (57) 【要約】

【課題】 漏れ電流抑制効果に優れ、従来のシリコーン オイルコンパウンドに比べて耐久性が高く、且つ手塗り や高温焼き付けを必要とせず、このため現場施工等の作 業性が良好なセラミックがいし塗膜用シリコーン組成物 を提供する。

【解決手段】 (A) 珪素原子に結合したアルケニル基を 分子中に少なくとも2個と珪葉原子に結合した水酸基又 はアルコキシ基を分子中に少なくも1個とを有し、且つ 25℃における粘度が100~10,000,000 に ちであるオルガノポリシロキサン、(B) 珪素原子に 結合した木素原子を分子中に少なくとも3個有するオル ガノハイドロジェンポリシロキサン、(C) Fe。0 、、A1 (OH)。のような酸化物又は水酸化物からな る平均取径20μm以下の粉末、及び(D) 白金族金属 系触媒を各々特定量を1でラミックがいし登壊用シリコ 一ン組成物を用いる。 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 平均組成式 (1) : R<sup>1</sup> R<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R S i O a -L-M-N)/2 ····· (1)

(B) 平均組成式(2):

R . H. S i O ..... (2)

(式中、R<sup>4</sup> は脂肪族不飽和結合を含まない。置換又は非 置換の1種の炭化水素基であり、また。及びらは0.8 ≤ a < 2.2、0.002 ≤ b ≤ 1.0及び0.8 < a + b ≤ 3.0を満足する数である。)で示され、珪素原 子に結合した水素原子を分子中に少なくとも3個有する。20 オルガノハイドロジェンポリシロキサンを、(A)成分 中のブルケニル基1個当たり、建業原子に結合した水素 原子が0.5~6個となるような低、

- (C) NiO1、Fe Q, Fe O1、Fe 10、Fe 10、Ce O1、Ce O1、Ti O1、Ali 01及びAl (OH) よりなる群から運性がた少なくとも一種の無線化合物からなる平均粒径 2 0 μ m以下の粉末 0.0 1 ~50 0 重量紙 及び
- (D) 白金族金属系触媒を(A) 及び(B) 成分の合計、 量に対して白金族金属換算で0.5~500ppmを含 30 むセラミックがいし塗膜用シリコーン組成物。

【請求項2】 請求項1に記載のシリコーン組成物を、付加反応を阻害しない有機溶剤に希釈してなるセラミックがいし釜膜用シリコーン溶液組成物。

【請求項3】 請求項1又は2に記載のシリコーン組成物を塗布、硬化させてなる被膜を有するセラミックがいし。

【発明の詳細な説明】

[10001]

【発明の属する技術分野】本発明はセラミックがいし塗 40 腰用シリコーン組成物に関し、特に漏れ電流抑制効果に優れ、且つ耐久性の高い塗膜を形成することができる新 規なセラミックがいし塗膜用シリコーン組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電線、架線、その他の電気導体を 絶縁、支持するために使用されているセラミック製のが いしは、通常、表面に抽薬が塗工された観密で整固な磁 器あるいはガラスなどのセラミックで作られている。が いしの彩状は使用目的、場所、電圧等に応じて濁ばれ、

例えば電気鉄道の分野における架線の支持には長幹がい しが使用され、また電線の支持には懸垂がいしが使用電 圧に応じて連結して使用されている。これらのがいしは 通常屋外で使用されるため、表面の絶縁性が低下するこ とがある。例えば、電車の線路ト5~7mの高さに設け られた電線や架線用のがいしでは、電車が通過するたび に塵疾の影響を受けるし、また海岸近くに設置された電 線や架線用のがいしでは、塩分ががいし表面に付着した りして、がいしの絶縁性が低下する。特に湿度の高い時 期はこの傾向が増大し、漏れ電流が流れて小さな火花放 電を発生して事故の原因となる。そこで、塵埃の多い場 所及び海岸等の塩分の多い場所では、セラミックがいし の表面にシリコーンオイルコンパウンドを1~2mm程 度の厚さに塗工し、がいし表面の絶縁性を保っている。 このシリコーンオイルコンパウンドはシリコーンオイル にシリカ粉末等を混合したものであり、塵埃及び塩分を 包み込む作用 (アメーバー作用) がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来のシリコ ーンオイルコンパウンドは耐火性に劣り、通常、半年か ち2年程度しかもたない。また、シリコーンオイルコン パウンドの塗膜は手塗り、刷毛塗り、溶剤希釈してスプ レ一強布等の方法により形成されるが、硬化塗膜が得ら れないため、塗り替え時の作業性が悪く、このため多く の人手を要し、しかも電気鉄道では作業が夜間に集中す こともあって作業性をいっそう悪くする。更に、絶縁 性強化のために、例えばがいしの連結数を増やすことも 行われ、設備の長大化を祝く原因とれなている。

【0004】一方、近年、セラミックがいしの表面にフ ッ素樹脂遊膜を形成した磁器がいしが高い耐久性を示す ことが知られている。しかし、この樹脂塗膜の形成には 400℃の温度で樹脂粉体を焼き付け塗工する工程が必 要である。従って、フッ素樹脂塗工は補修等の現場施工 には不向きである。塗膜を補修せずにがいし自体を交換 すれば、磁器がいしの寿命に比べて経済的に不利とな る。しかも磁器がいしを400℃近辺まで加熱すると、 がいし内のセメント部の水分が蒸発して脆くなったり、 がいしの磁器部とセメント部の熱膨張係数の差に起因す る機械的ストレスが発生して、磁器部及びセメント部に ひび割れを生じることも懸念されるため、がいしの磁器 部にフッ素を焼き付けた後に、セメントで金属部を取り 付けるなどの工程変更が必要である。従って、本登明の 目的は上記課題を解決し、漏れ電流抑制効果に優れ、従 来のシリコーンオイルコンパウンドに比べて耐久性が高 く、且つ手塗りや高温焼き付けを必要とせず、このため 現場施工等の作業性が良好なセラミックがいし途隙用シ リコーン組成物を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題は下記本発明の 50 セラミックがいし塗膜用シリコーン組成物、及びこの組 3 成物を、付加反応を阻害しない有機溶剤に希釈してなる セラミックがいし塗膜用シリコーン溶液組成物によって 解決できる。

### (A) 平均組成式(1);

 $R^{1}LR^{2}R^{3}SiO_{4}-L-M-N)/2$  ..... (1)

(式中、R<sup>†</sup> は脂肪族不飽和結合を含まない優換又は非 置換の1 価炭化水薬基、R<sup>†</sup> はアルケニル基、R<sup>†</sup> は水酸 基又はアルコキシ基であり、またし、M、Nは0 < L < 3、0 < M≦0.04、0 < N≦0.1 及び1.8 ≤ L + M+N≦2.04を演足する数である。)で示され、 建業原子に結合したアルケニル基を分子中に少なくとも 2 個と珪素原子に結合した水酸基又はアルコキシ基を分子中に少なくも1 個とを有し、且つ25℃における粘度 が100~10、000,000 cStであるオルガノ ポリジロキサン100重量額。

【0006】(B) 平均組成式(2):

R . H. S i O (6-10/2 ..... (2)

(式中、R\* 化脂肪族不飽和結合を含まない置換又は非 置換の1 価の族化水素基であり、また a 及びもは0.8  $\leq$ a <2.2、0.00 $\leq$ b  $\leq$ 1.0及び0.8 <a <2  $\leq$ b  $\leq$ 3.0を演足する数である。)で示され、珪素原子に結合した水素原子を分子中に少なくとも3個有するオルガノハイドロジェンポリシロキサンを、(A)成分中のアルケニル基1個当たり、建業原子に結合した水業原子が0.5 $\sim$ 6個となるような出、

[0007] (C) NiO1、FeO、FeO、FeC。Fe1O1、Fe2O1、CeO1、CeO1、TiO1、Al1O、及びA1 (OH) よりなる群から遊ばれた少なくとも一種の無機化合物からなる平均粒径20μm以下の粉末O.01~500重量紙、及び

【0008】(D) 白金族金属系触媒を(A) 及び(B) 成分の合計量に対して白金族金属換算で0.5~500ppmを含むセラミックがいし塗膜用シリコーン組成物。 なお、本発明のセラミックがいし塗膜用シリコーン組成物は、磁器又はガラス製のがいし構造体(本体)の表面に塗布、硬化させて0.1~2mm程度の薄膜状のコーティング或いはライニング被膜を形成し、これにより該セラミック表面の濁れ電流を抑制するものであり、近年、実用化が検討されつつある、いわゆるポリマーがいし(例えば、FRP等のブラスチック製コア材40の周囲に、シリコーンゴム層をがしく構造体の製コーンゴム組成物とは目的、用途とも別異のものである。

[0009]

【発明の実施の形態】以下に本発明を更に詳しく説明する。

# (A) 成分のオルガノポリシロキサン

本発明で使用される(A)成分のオルガノポリシロキサンは前記平均組成式(1)で示され、1分子中に珪素原子に結合したアルケニル基を少なくとも2個と、水酸基 50

又はアルコキシ基を少なくとも1個、好ましくは2個以 上とを有する。このオルガノポリシロキサンは線状、分 岐状、網状(三次元構造)のいずれの形態であってもよ く、また、これらの混合物であってもよいが、硬化した 被膜の強度等の点から基本的に線状のものであることが 好ましい。。組成式 (1) において、R'の、脂肪族不 飽和結合を含まない置換又は非置換の一価炭化水素基と しては、炭素原子数が1~10のもの、特に炭素原子数 が1~8のものが好ましく、例えばメチル基、エチル 10 基、プロビル基、イソプロビル基、ブチル基、イソプチ ル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ネオベンチル 基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、 デシル基等のアルキル基;シクロペンチル基、シクロへ キシル基、シクロヘプチル基等のシクロアルキル基;フ エニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基等のアリ ール基;ベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロ ピル基、メチルベンジル基等のアラルキル基;並びにこ れらの基の炭素原子に結合した水素原子の少なくとも一 部がフッ素、塩素、臭素等のハロゲン原子、シアノ基等 で置換された基、例えば、クロロメチル基、2-ブロモ エチル基、3-クロロプロピル基、3,3,3-トリフ ルオロプロピル基、クロロフェニル基、フルオロフェニ ル基、シアノエチル基、3,3,4,4,5,5,6, 6,6ーノナフルオロヘキシル基等が挙げられる。これ らのうち、合成の容易さや化学的安定性の点から全てメ チル基であるか又はメチル基とフェニル基とからなるこ とが好ましい。

【0010】R<sup>2</sup>のアルケニル基としては、ビニル基、 アリル基、プロペニル基、イソプロペニル基、1-ブテ 30 ニル基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基等の炭素原 子数2~8、特に炭素原子数2~6程度のものが挙げら れるが、中でもビニル基、アリル基等の低級アルケニル 基が好ましく、更に合成の容易さや化学的安定性の点か らビニル基が最も好ましい。R<sup>3</sup>のアルコキシ基として は、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロ ポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基等の非置換のア ルコキシ基や、メトキシメトキシ基、エトキシメトキシ 基、メトキシエトキシ基、エトキシエトキシ基等のアル コキシ置換アルコキシ基など、通常、炭素原子数1~4 程度のものが挙げられるが、中でも合成の容易さからメ トキシ基が好ましい。組成式 (1) におけるL, M, N は、前述のように0<L<3、0<M≤0.04、0< N≦0. 1及び1. 8≦L+M+N≦2. 04を満足す る数である。また、このオルガノポリシロキサンは25 ℃において100~10, 000, 000cSt、好ま しくは500~1,000,000cStの粘度を持っ ている。100cSt未満の場合は組成物の硬化物であ るシリコーン途膜が脆くなる。また、粘度が100,0 00,000cStを越えると、塗工する際に希釈する 溶剤の量が多くなり不経済である。なお、これらのオル

ガノポリシロキサンは従来公知の方法で合成することが できる。

【0011】 (B) 成分のオルガノハイドロジェンポリ シロキサン

本発明で使用される(B)成分のオルガノハイドロジェ ンポリシロキサンは、後述する(D)成分の存在下に (A) 成分中のアルケニル基と付加反応 (ヒドロシリル 化反応) して本発明のセラミックがいし途膜用シリコー ン組成物を硬化させ、実用上充分な強度を有するシリコ ーン硬化物を与えるための架橋剤として作用する成分で 10 ある。このオルガノハイドロジェンポリシロキサンは分 子中に珪素原子に結合した水素原子 (即ち、SiH基) を少なくとも3個有することが必要であるが、その分子 構造に特に制限はなく、従来製造されている、例えば線 状、分岐状、環状及び網状のいずれの形態のものでもよ く、またこれらの混合物であってもよい。具体的には、 このオルガノハイドロジェンシロキサンは前記平均組成 式(2)で示されるものである。平均組成式(2)にお いて、R は組成式 (1) におけるR と同様、脂肪族不 飽和結合を含まない炭素原子数1~10の炭化水素基で 20 あり、その具体例も前述したとおりである。これら具体 例のうち、(A)成分の場合と同様、すべてメチル基で あるか、又はメチル基とフェニル基とからなることが好 ましい。

【0012】組成式(2)におけるa及びbは前述のよ うに、0.8≦a<2.2、0.002≦b≦1.0及 び0. 8 < a + b ≤ 3. 0 を満足する数であり、好まし  $\langle t \mid 1 \leq a \leq 2, 0, 0 \mid 1 \leq b \leq 1 \not b \not b \mid 1 \leq a + b \leq 1$ 2. 7を満足する数である。(B) 成分のオルガノハイ ドロジェンポリシロキサンは、25℃において0.5~30 1,000cSt、特に1~500cSt程度の粘度を 持つことが好ましい。粘度が1、000cStを越える と (A) 成分との相溶性が悪くなることがある。 (B) 成分の使用量は、(A)成分中のアルケニル基1個(当 量) 当たり、(B) 成分中の珪素原子に結合した水素原 子 (SiH基) の量が0.5~6個(当量)、好ましく は1~3個(当量)となるような量である。 珪素原子に 結合した水素原子の量が0.5個未満の場合は、硬化物 の機械的強度が劣り、6個を越えると硬化時に発泡し易 くなる。

#### 【0013】(C)成分の粉末

本発明で使用される(C)成分の粉末は組成物に耐高電 圧特性、難燃性及び高温耐性を付与するための成分で、 NiOz, FeO, FeOz, FezOz, FezOz, Co. Oz. CeOz. TiOz. AlzOz BTA1 (OH) 11 りなる群から選ばれた少なくとも一種の、金属酸化物又 は金属水酸化物である無機化合物からなる平均粒径20 μm以下、通常0.005~20μm、好ましくは0. 01~10 u m程度の微粉末である。平均粒径が20 u

面に塗工した時の塗膜の表面平滑性が損なわれ、また経 時の漏れ電流増大の原因となりやすい。使用量は (A) 成分100重量部当たり、0.01~500重量部、好 ましくは0.1~300重量部である。0.01部より 少ないと、所望の特性が得られず、500部以上では細 成物の粘度が著しく増大し、途工作業に不利益となる。 【0014】\_(D) 成分の白金族金属系触媒

本発明で用いられる (D) 成分の白金族金属系触媒は、 前記ヒドロシリル化反応を促進するための触媒であり、 従来ヒドロシリル化反応に用いられる公知のものでよ い。このような触媒としては、例えば白金(白金ブラッ クを含む)、ロジウム、パラジウム等の白金族金属単 体: H2PtCl4·nH2O、H2PtCl4·nH2O、 NaHPtCls · nH2O, KHPtCls · nH2O. Na2PtCl6 · nH2O, K2PtCl4 · nH2O, P tCl. nH.O. PtCl., Na. HPtCl. n H<sub>1</sub>O(但し、式中、nは0~6の整数であり、好まし くは0又は6である) 等の塩化白金、塩化白金酸及び塩 化白金酸塩;アルコール変性塩化白金酸;塩化白金酸と オレフィンとの錯体:白金黒、パラジウム等の白金体金 属をアルミナ、シリカ、カーボン等の担体に担持させた もの;白金とオレフィン又はアルデヒドとの錯体:ロジ ウムとオレフィンとの錯体:クロロトリス (トリフェニ ルフォスフィン) ロジウム (ウイルキンソン触媒):白 金、塩化白金、塩化白金酸又は塩化白金酸塩とビニル基 含有シロキサン、特にビニル基含有環状シロキサンとの 錯体等が挙げられる。 (D) 成分の使用量はいわゆる触 媒量であり、所望の硬化速度に応じて適宜調節すればよ いが、具体的には上記 (A) 及び (B) 成分の合計量に 対して白金族金属換算で0.5~500ppm、好まし くは1~250ppmの範囲である。0.5ppm未満 の場合は、硬化不良を起こし易く、硬化に高温度、長時 間を要する。500ppmを越えると硬化反応の制御が 困難になるばかりでなく、コスト面でも不利になる。

【0015】その他の配合可能な添加成分

本発明の組成物には、必要に応じて補強性シリカを配合 することも可能である。この補強性シリカは硬化物の機 械的強度を補強するための成分で、従来シリコーンゴム に使用されている公知のものでよく、例えば煙霧衝シリ 40 カ、沈降シリカ、結晶性シリカ、焼成シリカ、石英粉 末、珪藻土等があり、これらは単独又は2種以上併用し てもよい。このような補強性シリカはそのまま使用して もよいが、組成物に良好な流動性を付与するために そ の表面をメチルクロロシラン類、ジメチルポリシロキサ ン、ヘキサメチルジシラザン等の有機珪素化合物で処理 したものを使用することが好ましい。補強性シリカの使 用量は、(A)成分100重量部に対して通常0~20 0重量部、好ましくは3~150重量部の範囲である。 200重量部を越えると組成物の流動性が低下して作業 mを越えると、組成物を磁器等のセラミック製がいし表 50 性が悪くなる場合がある。 本発明の組成物には、上記 又は

(気中、Meはメチル基を示す。) に示されるような1 分子中にSiH基及びアルコキン基或いはエポキシ基等 の接着性質能基を有する線状又は環状のオルガノポリシ 40 ロキサンオリゴマーや、分子中にアルケニル基及びアル コキシ基を有するインシアヌレート化合物等で代表され 技着性向上剤; ビニルトリメトキシシラン、3-メタ クリロキシブロビルトリメトキシシラン、3-アクリロ キシブロビルトリメトキシシラン、3-アクリロ モンドトリントキシンラン、3-アクリロ ビルトリメトキシシラン、3-アクリロ ドントリントメートをシアントリア アゾール及びベンズイミダソール等の軽燃性向上剤; メ チルビニルシクロポリシロキサン、アセチレンアルコー 大郎、トリアリルイソシアヌレート等の反応制御剤; 無 官能性ジメチルポリシロキサンのような可塑剤; 熱度調 50 節剤;及び基本的にSiO:単位とR;SiO:// 単位

(ここでRは、前配したR<sup>1</sup>及び/又はR<sup>2</sup>で例示したも のと同様の置換又は非置換の1 価数化水素基である)と からなり、1分子中に少なくとも1個のアルケニ基を 含有するシリコーンオイルに可溶なシリコーン樹脂や、 分子中にアルケニル基を含有しないシリコーンオイルに 可溶な、無含能のシリコーン樹脂等である。これら添加 別は、来発明の効果を損なわないような量で使用され る。

## 【0017】 本発明組成物の保存及び使用方法

本発明のがいし釜膜用シリコーン組成物は上記(A) ~ (D) の全成分、特に(A)、(B)及び(D)成分を) 混合した状態では(D)成分による(A)成分のアルケ ニル基と(B) 成分の反応が進行して硬化が始まるの で、有効な反応制御剤、例えばトリアリルイソシアヌレ ート、アセチレンアルコール類等を添加するか、或いは 全体を2グループ、即ち主剤と硬化剤とに分けて保存 し、使用時に全成分を均一に混合することが推奨され

る。2グループに分ける組合せとしては、(A)、 (B) 及び(D) 成分を同一グループ内に共存させない こと以外は特に限定されず、例えば(A)及び(B)成 分と(D)成分とに分ける方法、(A)成分の一部及び (D) 成分を主剤とし、(A) 成分の残部及び(B) 成 10 分を硬化剤とする方法である。

【0018】また、本発明の組成物は無溶剤の状態で使 用することが可能であるが、塗工性の向上及び膜厚制御 の目的で各種有機溶剤で希釈して使用してもよい。この 有機溶剤は、ヒドロシリル化反応を阻害しない有機溶剤 であれば特に限定されない。このよう有機溶剤として は、例えばトルエン、キシレン、エチルベンゼン、ヘキ サン、ヘプタン、オクタン、ミネラルスピリット、ヘキ サメチルジシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロ キサン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、及びそれら 20 の混合物が挙げられる。

【0019】更に、本発明の組成物を磁器がいし表面に 塗工する方法としては手塗り;刷毛塗り;金属部分にマ スキング後、含浸、スプレーコート等の方法を採用する ことができる。なお、塗工後は、室温でも硬化可能であ\*

で示され、25℃における粘度が5、000cStの両 ※構造式(II): 末端水酸基封鎖メチルビニルポリシロキサン100部、 [0021] 平均粒径10μmの水酸化アルミニウム200部、下記※ [化3]

Мe Мe Жe H-SiO-(SiO)10-(SiO)5-Si-H Мe Мe Йe

で示されるメチルハイドロジェンポリシロキサン1.6 部、白金触媒として1%濃度の白金/ビニルシロキサン 40 錯体の両末端ジメチルピニルシロキシ基封鎖ジメチルポ リシロキサン溶液 0、1部 [白金触媒量は上記式(J)及 び(II)の化合物の合計重量に対し、白金金属換算で1p pm]、及びメチルビニルシクロテトラシロキサン 0. 1部を混合し、更にこれをテトラクロロエチレン150 部に溶解した。この溶液を予めシリコーンレジン系プラ イマー(信越化学工業社製X-33-156-1)でプ ライマー処理した直径250mmの懸垂磁器がいし(日 本碍子社製) にスプレーコートを行い、風乾後、更に1

\* るが、必要に応じて150℃以下の低温に加熱すること により、短時間に硬化させることも可能である。また、 磁器がいし表面に塗工する際は、必要に応じて脱脂処 理、サンドプラスト処理、プライマー処理等の表面処理 をしてもよい。これらの表面処理法はがいし表面とシリ コーン組成物との密着性を向上させるために行われ、従 来公知の方法でよい。以上のようにしてセラミックがい し表面に形成されるシリコーン組成物の塗膜の厚さは通 常0.1~2mm、好ましくは0.5~1mmの機障状 の範囲である。この途膜の厚さがO、1mm未満である と、がいし取り付け工事又は保全の際に工具等により傷 が付いて下地が出たり、或いは気象条件の厳しい地域又 は場所において耐用年数が不足することがある。一方、 厚さが2mmを越える途膜を必要とする環境はきわめて まれであり、従って厚さが2mmを越える塗膜は必要は ない。

10

【実施例】以下に実施例及び比較例を示し、本発明を具 体的に説明するが、本発明は下記の実施例に限定される ものではない。なお、下記例において部は重量部、Me はメチル基、またViはビニル基を表す。

実施例1 下記構造式(I): [0020]

[化2]

(I)

厚さは0.9mmであった。

【0022】実施例2

上記構造式(I)で表される分子鎖両末端水酸基封鎖メ チルビニルポリシロキサン60部、下記平均組成式(II I):

(II)

(Mes SiO<sub>1/2</sub> ), (ViMes SiO<sub>1/2</sub> ), (SiO<sub>2</sub>), (111) (但し、x, y, zはx+y+z=1であり、且つx: y: z=666:100:900の比を満足する数であ る。) で表される、ビニル基 (Vi) 量が0.0008 5モル/gのメチルビニルポリシロキサン樹脂40部、 上記構造式(11)で示されるメチルハイドロジェンポ 00℃で30分硬化させた。得られたシリコーン塗膜の 50 リシロキサン5.0部、平均粒径0.16 umのFea

11

0.5部、実施例1と同じ白金触媒0.1部、及びメチ ルビニルシクロテトラシロキサン0. 1部を混合し、更 にこれをテトラクロロエチレン150部に溶解し、以下 この溶液を実施例1と同様にしてがいし表面に塗工、乾 燥、硬化させて0.8mm厚のシリコーン絵膜を形成し た。

# 【0023】実施例3

平均粒径 0. 16 μmの Fe; 0, 5部の代わりに平均粒 径0.01 u mのTiO2を20部を用いた他は実施例 \*

で表され、25℃での粘度が5,000cStの両末端 ジメチルビニルシリル基封鎖ジメチルポリシロキサンを 用い、且つ水酸化アルミニウムを用いなかった他は実施

例1と同じ溶液を調製し、以下この溶液を実施例1と同 様にしてがいし表面に塗工、乾燥、硬化させて0.9m m厚のシリコーン塗膜を形成した。

#### 比較例2

水酸化アルミニウムを用いず、且つテトラクロロエチレ ンの量を30部に変えた他は実施例1と同じ溶液を調製 し、以下この溶液を実施例1と同様にしてがいし表面に 塗工、乾燥、硬化させて0.5mm厚のシリコーン絵膜 を形成した。

#### 比較例3

直径250mmの無処理の磁器性繁垂がいした。下記構 造式(V):

で表され、25℃での粘度が500cStの両末端トリ メチルシリル基封鎖ジメチルポリシロキサン100部 に、比表面積が200m2/gの煙鑑質シリカ18部及 び銅フタロシアニングリーン 0. 7部を配合したシリコ 40 【表1】

\* 2と同じ溶液を調製し、以下、この溶液を実施例1と同 様にしてがいし表面に塗工、乾燥、硬化させて1.0m m厚のシリコーン塗膜を形成した。

12

### [0024] 比較例1

構造式(I)で表されるオルガノポリシロキサンの代わり に下記構造式(IV):

[0025] [化4]

(IV)

# [0027] 比較例4

した。

直径250mmの無処理の懸垂磁器がいしを用意した。 次に実施例1~3及び比較例1~3で表面塗工した磁器 20 がいし、並びに比較例4の塗工しない磁器がいしを各々 3個連結し、これを試料として海岸から30m離れた試 験架台に取り付けた。図1はがいしの漏れ電流試験装置 (図中、1はがいし、2は交流電源、3はAC/DC交 流電源、4はペンレコーダー、5はデジタルデータコー ダー、6は試験用架線)の概略図である。この場所で塩 害が最もひどい時期(2月)を中心に12月から4月に かけて交流20KVの対地電圧を各試料に印加し、漏れ 電流及びトラッキングの発生の有無(トラッキング試験 については比較例3、4の試料は除く)を調べた。漏れ 30 電流は直流電圧に変換してペンレコーダー4及びデジタ ルデータレコーダー5に実効値換算で記録した。また、 曝露1年後の被膜について、表面汚れ状態を目視により 評価すると共に、耐久性を前記被膜のアメーバー作用の 有無により評価した。なお、アメーバー作用"なし" は、指触によるベトつきがなく、被膜が安定しているも のを示し、またアメーバー作用"あり"は、指触により 被膜がベトつき、被膜が容易に変形又は破壊されるもの を示す。その結果を表1に示す。

[0028]

14

13

	実施例			比較例				
	1	2	3	1	2	3	4	
トラッキング発生の有無	なし	なし	なし	なし	あり	-	-	
初期の漏れ電流値(mA)	0.1	0.2	0.1	0.9	0.4	0.3	0.5	
10日後の漏れ電流値(mA)	0.1	0.1	0.2	0.8	0.6	0.5	2.7	
1ヶ月後の漏れ電流値(mA)	4.2	6.1	5.0	25.0	18.4	4.0	16.1	
2カ月後の漏れ電流値(mA)	12.8	13.0	11.6	35.5	12.0	12.5	20.3	
4カ月後の漏れ電流値(mA)	1.6	2.0	1.4	8.0	6.3	1,8	10.5	
表面汚れ状態(1年曝露後)	0	0	0	Δ	×	×	0	
被膜のアメーバー作用 (1年編集後)	なひ	なし	なし	なし	なし	あり	-	

注) 設置開始が天候の荒れ始める12月であるため、最 も天候の悪い2月頃が漏れ電流値も最大となり、天候の 回復する4月頃には漏れ電流値は低減する。この表から 判るように、漏れ電流値は取り付け直後は小さい値であ るのに対し、経時と共に増大して行く。しかし、本発明 の組成物を用いることにより、漏れ電流の増加を防ぐこ 30 び信号高圧用がいしに好適に使用できる。 とができ、シリコーンオイルコンパウンド塗工品とほぼ 同等である。

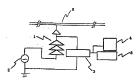
[0029]

\* 【発明の効果】本発明のがいし途膜用シリコーン組成物 は、従来使用されているシリコーンオイルコンパウンド と同等の漏れ電流抑制効果を示す。また、得られる塗膜 は硬化物であるため、保守点検時等の作業性及び耐久性 に優れている。従って、本発明の組成物は電車線路用及

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例及び比較例で用いたがいしの漏れ電 流試験装置の概略図。

[図1]



### フロントページの続き

## (72)発明者 遠藤 三郎

東京都国分寺市光町二丁目8番地38 財団 法人鉄道総合技術研究所內

#### (72)発明者 藤木 弘直

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内

### (72)発明者 田中 実行

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内

